

## 【研勤科技股份有限公司 聲明】

針對近日媒體相關報導，研勤科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」）特此說明如下，以正視聽：

- 一、 本公司所生產之臉部辨識解決方案，係由本公司自行開發，並經本公司進行測試完成，再出貨安裝於客戶，完全符合台灣製造之規範，也完全符合政府採購法之規定與程序。
- 二、 本公司所生產之正式產品，其關鍵零組件皆採用台灣廠商之成熟且可信賴之解決方案，包含：

- 主晶片採用台灣聯發科技（MediaTek）開發之 MT8788 解決方案。
- 通訊晶片採用台灣瑞昱半導體（Realtek）之 RTL8152B 晶片。

相關關鍵零組件資訊，均可供客戶及主管機關查驗，以確保產品品質與資訊安全，關鍵零組件列表如下：

### 設備主要晶片清單

序號	功能名稱 (Function)	零組件 (Component)	IC 編號(IC Code)	供應商(Producer)	產地 (Country)
1	主運算晶片 (系統集成晶片)	SoC	MT8788V	MediaTek 聯發科	台灣
2	主電源管理晶片	PMU	MT6358W	MediaTek 聯發科	台灣
3	有線通訊晶片 (接RJ-45網路線)	Ethernet IC	RTL8152B	Realtek 瑞昱半導體	台灣
4	無線通訊晶片	WiFi/BT/GPS	MT6631N	MediaTek 聯發科	台灣
5	RF控制晶片(4G)	RF Transceiver	MT6177W	MediaTek 聯發科	台灣
6	USB擴充晶片	USB hub IC	FE2_1	Terminus 湯銘科技	台灣
7	DRAM主記憶體	LPDDR4	H9HCNNNBKUMLHR	SK Hynix 海力士	韓國
8	Flash快閃記憶體	eMMC	KLMAG1GEFT	Samsung三星	韓國

FACE 8 台灣臉霸

PAPAGO! 研勤科技

- 三、 媒體報導中所提及之相關設備，係由【采森國際科技股份有限公司】以系統整合名義，向本公司借測之工程測試機，為非量產、非正式版本之測試設備，並非本公司對外銷售或正式交付之產品。該公司為代理韓國品牌人臉辨識設備廠商。因商業競爭，在未經本公司授權情況下，擅自拆解本公司非正式測試設備，並煽動媒體發表與事實不符之內容，意圖

對社會大眾造成誤導，並對本公司商譽及市場信任造成不良影響。

- 四、 媒體報導中所指稱之 **S16116G** 晶片，實為聯發科技解決方案中之附屬被動元件(類似電阻電容)，其功能性質為變壓器，內部僅包含銅線線圈與磁性核心，不具備 **CPU**、無記憶體、無韌體 (**Firmware**)，亦不執行任何程式碼，並不存在任何資訊安全或資料傳輸風險。
- 五、 惟基於對長期合作客戶之尊重，並為避免不必要之市場疑慮與誤解，本公司已主動將該元件更替為台灣國巨集團 (**Yageo**) 所生產、功能相同之 **H1102** 晶片，以進一步強化外界信任與產品透明度。

特此聲明。

研勤科技股份有限公司

中華民國 114 年     12 月   30 日